
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]

假設[編纂]的[編纂]為每股[編纂](即[編纂]範圍的中位數)經扣除[編纂]費及佣金以及就[編纂]應付的估計開支並假設[編纂]未獲行使，我們估計我們自[編纂]收取的[編纂]將約為[編纂](或[編纂])。我們擬按下文所載用途及金額使用[編纂]：

- 約[編纂](或[編纂])將用於加強高效光伏電池及組件設備與半導體設備的研發，開發前沿核心技術，並增強我們的研發體系及數據智能能力。具體而言，
 - (i) 約[編纂](或[編纂])將用於我們的高效光伏電池及組件設備技術的研發。具體而言，我們計劃專注於以下領域：
 - 增加對研發人員及實驗室設備的投入，重點提升高效光伏電池、新型光伏組件及相關材料的研發與產業升級。
 - 增加對新型全場景激光設備的研發投入，以滿足全球對高效、可靠且低成本光伏產品的需求，並鞏固及擴大我們在光伏行業的市場份額。
 - (ii) 約[編纂](或[編纂])將用於我們半導體設備技術的研究、開發及迭代。具體而言，我們計劃專注於以下領域：
 - 深化半導體激光加工領域的研發。我們將著力推進功率半導體、集成電路及核心元器件的技術升級與產能優化。我們將優先推進激光加工設備的性能迭代與提升，拓展其應用場景，以滿足數據智能和高性能計算等領域對先進封裝的需求，從而增強我們在半導體細分領域的自主能力及市場地位。

未來計劃及[編纂]

(iii) 約[編纂](或[編纂])將用於開發前沿核心技術。具體而言，我們計劃專注於以下領域：

- 進行激光加工研究。我們目標是在加工、光學、機電一體化、視覺、軟件以及基於數據智能的數據與工具六個領域開展核心技術研發，以部署新工藝及新技術，建立新的技術壁壘與增長動力。我們計劃建立一個配備先進精密加工設備及強大技術能力的激光加工實驗室平台與研發團隊。
- 與領先機構建立合作。我們擬與大學及行業領導者共同設立光伏、半導體及基礎技術實驗室，並進行聯合研究、技術交流及研究成果的商品化。我們亦計劃推行一種模式，即透過外部平台孵化半導體技術項目，並在適當時機於營運中落實該等項目，從而推進我們的半導體技術研發，支持長遠發展，培育新的利潤增長點，並捕捉行業技術迭代所帶來的機遇。

(iv) 約[編纂](或[編纂])將用於建立研發體系數字化及提升數據智能能力。具體而言，我們計劃專注於以下領域：

- 研發與數據智能管理基礎設施標準化及升級。我們擬(i)標準化研發管理體系，優化基於PLM的研發管理體系；(ii)升級實驗室設施並與數據中台體系整合；及(iii)建置本地數據智能算力中心，從而將數據智能應用全面融入日常營運與管理。
- 建立跨部門協作平台並運用數據智能工具實現技術成果數字化管理。我們計劃開發適用全研發流程之數據智能代理工具，實現產品技術全維度數字化管理，提升整體研發效率與創新管理能力。
- 於重點產業探索創新數據智能應用場景。我們計劃於光伏及半導體領域探索數據智能創新應用場景，以期進一步提升智能化水平與核心競爭優勢。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂](或[編纂])將用於對從事激光相關應用與解決方案的目標企業，以及對先進封裝、化合物半導體、新型顯示和其他新興領域的目標企業的併購。特別是，

我們擬重點關注產業鏈內具備高增長潛力，並與我們現有業務、技術路線、客戶基礎及銷售渠道具有強戰略協同效應的優質標的。具體而言，我們計劃優先考慮主營業務覆蓋產業鏈核心環節的標的，包括高端生產設備、關鍵功能部件及集成系統解決方案，以及擁有行業領先自主技術、強大研發能力、可規模化高端製造能力及完善質量控制體系的標的。通過該等投資及收購，我們旨在：(i)獲取具備全球競爭力的技術、專利及產品體系；(ii)加速進入高增長細分市場及區域；(iii)完善全產業鏈佈局及一站式服務能力；(iv)提升供應鏈的自主性、安全性及韌性；及(v)鞏固長期創新能力及核心競爭力。

- 約[編纂](或[編纂])將用於我們的研發平台全球技術品牌建設、渠道拓展及產業生態擴展。具體而言，我們計劃重點聚焦以下方面：

我們計劃強化全球化銷售團隊，增強全球技術品牌推廣活動及行業影響力。我們擬引進全球化銷售人才，在重點業務區域佈局銷售中心，廣泛參與全球各地具高度影響力的行業峰會、學術論壇、高端技術展覽、大型行業展覽及行業標準制定會議。透過這些參與，我們旨在全面展示我們研發平台的技術實力與創新能力，增強我們的技術話語權及行業影響力，提升技術驅動的營銷成效，並擴展我們的銷售渠道。

我們亦計劃為研發平台建立並運營全球技術品牌。我們擬構建覆蓋頭部科技媒體、商業媒體及新媒體的多維度傳播矩陣，從而向全球市場、產業價值鏈參與者及資本市場系統性傳遞我們研發平台的設備與技術能力、核心技術突破、自主研發成果、商業化能力及全價值鏈技術服務能力。我們致力於打造具備高度識別度的研發技術品牌，並持續鞏固我們於微納激光加工領域的技術標杆形象及市場認可度。我們計劃設立專門的全球技術品牌運營團隊，負責研發平台品牌體系規劃、技術傳播內容製作、媒體渠道維護、行業活動執行及產業合作協同，以確保品牌建設工作的專業化、體系化及全球化落地。

- 約[編纂](或[編纂])將用於營運資金及一般公司用途。

未來計劃及[編纂]

倘所定[編纂]水平高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]的分配將按比例予以調整。

倘[編纂]未獲行使，則我們將收到[編纂]約為：(i)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數））；(ii)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的下限））；或(iii)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的上限））。

倘[編纂]獲悉數行使，則我們將收到[編纂]約為：(i)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數））；(ii)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的下限））；或(iii)[編纂]（假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的上限））。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]按上述比例用於上述用途。

倘[編纂]並未立即用於上述用途且於相關法律法規允許的範圍內，將[編纂]於持牌商業銀行及／或其他授權財務機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶內。

倘上述建議[編纂]用途有任何重大變動，我們將發出適當公告。